

## Anlage 5: PCBA

Zutreffendes bitte ankreuzen, bzw. ausfüllen

1. Allgemein	
Können alle Bauformen bestückt werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Welches Leiterkartenmaterial verwenden Sie am häufigsten?	<input type="checkbox"/> FR4 <input type="checkbox"/> FR5 <input type="checkbox"/> <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>
Welches Lötverfahren wird verwendet?	<input type="checkbox"/> Reflow <input type="checkbox"/> Dampfphasenlötverfahren <input type="checkbox"/> Schwalllötverfahren <input type="checkbox"/> Handlötung
Beherrschen Sie das Verfahren der Einpresstechnik?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Können Sie Leiterkarten im Rapid Prototyping Verfahren herstellen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Welche Umwelttests können Sie durchführen?	<input type="checkbox"/> Shaker <input type="checkbox"/> Temperatur <input type="checkbox"/> EMV <input type="checkbox"/> Saltspray
Welche Prüfverfahren führen Sie durch?	<input type="checkbox"/> ICT <input type="checkbox"/> AOI <input type="checkbox"/> EMV <input type="checkbox"/> Röntgen
Ist eine Verdrahtung auf Geräteebene möglich?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein